

5G 通信モジュール SIM8200G 技適取得のお知らせ

キャセイ・トライテック株式会社（代表取締役社長 中原 隆志）は、取扱製品である SIMCom Wireless Solution Ltd.社 5G/LTE 通信モジュール SIM8200G の技適認証を取得しましたことをお知らせします。

最大 4Gbps のダウンリンク速度を実現する Sub6GHz 製品で、豊富なバンドを対応するグローバルモデルとなります。



主要仕様（注：赤字部分は日本国内利用を想定した技適認証の範囲外となりますが、海外でのご利用時に対応可能です）

		SIM8200G
Frequency Bands	Sub-6G	n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n40,n41,n66,n71, n77,n78,n79
	LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
	LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
	WCDMA	B1/B2/B3/B4/B5/B8
Data Transmission	Sub-6G	4Gbps(DL)/450Mbps(UL)
Throughput	LTE	2.4Gbps(DL)/200Mbps(UL)
Weight		about 11.2g
Size		41.0*43.6*2.8mm
Temperature range		Normal operation temperature: -30°C to +70°C Extended operation temperature: -40°C to +85°C* Storage temperature -45°C to +90°C
Power supply		3.8DVC (3.3~4.4V)

*記載されているデータ通信速度は理論上の最高値です。実際のご利用時のデータ通信速度は、電波環境等の要因により変動します。

本件についてのお問い合わせは、弊社営業本部までお問合せください。